## 國防部109年「國防科技學術研究計畫」徵求主題一覽表

| 項次 | 學門名稱<br>(研究主題) | 計畫項目                           | 預估預算 (千元) | 主要研究內容   | 研究<br>型別 | 年度      | 提案單位   | 聯絡人員及電話                       |
|----|----------------|--------------------------------|-----------|--|----------|---------|--------|-------------------------------|
| 1  | 材料與應用化學        | 二維材料熱緩衝層應用<br>於熱防護模組製程技術<br>開發 | 1,800     | 「二維材料熱緩衝層應用於熱防護模組製程技術開發」計畫執行期程兩年,<br>分述如下:<br>1. 第一年(109年): 二維材料熱緩衝層成長製程開發: (90萬元)<br>(1)化學氣相沉積技術開發。<br>(2)水熱法技術開發。<br>(3)材料特性評估。<br>2. 第二年(110年): 二維材料熱緩衝層製程最佳化: (90萬元)<br>(1) 製程條件最佳化。<br>(2) 模組化應用性質評估。 | 個別型      | 109-110 | 中科院材電所 | 黃聖鑫<br>03-4712201<br>分機357304 |
| 2  | 材料與應用化學        | 應用於熱防護技術之耐溫型多孔材料製程開發           | 1,800     | 「應用於熱防護技術之耐溫型多孔材料製程開發」計畫執行期程兩年,分述如下: 1. 第一年(109年):耐溫型金屬材料製程開發:(90萬元) (1) 多孔結構技術開發。 (2) 成型技術開發與評估。 2. 第二年(110年):耐溫型陶瓷材料製程開發:(90萬元) (1) 多孔結構技術開發。 (2) 成型技術開發與評估。   | 個別型      | 109-110 | 中科院材電所 | 黃聖鑫<br>03-4712201<br>分機357304 |